

IPC WorksAsia2011 高峰论坛

-----聚焦热点问题，探索发展方向

2008 年以来，电子行业经历过寒流、坚守、突围和复苏之后，重新回到发展的轨道。但是电子产业环境已经悄然发生了变化：市场国际化，市场对技术、质量和服务要求越来越高，新产品上市速度加快，原材料和劳动力成本上升，更为苛刻的环境保护法律法规频频出台，新技术和新材料的应用和竞争的加剧等等，这些因素给整个电子行业的企业同时带来了机遇和挑战。

为此，作为致力于提升电子行业各会员企业的竞争优势并帮助他们取得商业成功为己任的国际电子工业联接协会----IPC，决定在今年的 IPC 中国 WorksAsia 活动周上，首次增设高峰论坛项目，特邀行业知名人士出席演讲。IPC 高峰论坛在美国每年举办两次，对于首次在中国举办这一盛会，我们前期对行业的决策者们做了广泛的市场调研，由他们投票选择此次论坛的议题。为了使这次具有划时代意义的高峰盛会取得成功，IPC 中国特别邀请电子行业内各企业的领导者出席会议共商产业发展的大计！

IPC中国高峰论坛		
举办时间：10月28日 地点：深圳东方银座美爵酒店 形式：演讲+小组讨论+晚宴		
注：所有英文演讲有现场中文翻译		

演讲题目	公司职务	演讲人
IPC在技术和市场趋势研究中的最新成果	IPC中国 培训中心主任/技术总监	刘春光
电子行业未来遭受破坏的可能性及环境趋势	IPC 国际关系副总裁	David W. Bergman
PCB行业的材料演变：当前和将来面临的挑战	陶氏化学 副研究员	龚勇华
印制电子如何搅乱电子互联行业	IDTechX CEO	Raghu Das
适者生存-日益多变的供应链及大萧条的教训	瑞银投资研究 总监和高级分析师	Amitabh Passi
领导者需知：量化你的生产效率	明导国际	David Li

招募现场英文口译志愿者，如果您对上述某个议题口译有兴趣，欢迎致电：

IPC 中国 Jason 021-54973435-604